PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-272774

(43)Date of publication of application: 26.09.2003

(51)Int.CI.

H01R 13/658 H01R 12/08 H01R 12/18 H01R 12/28

(21)Application number: 2003-065584 (22)Date of filing:

26 08 1999

(71)Applicant:

YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD

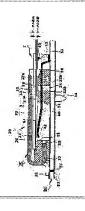
(72)Inventor: ISHII RYOJI

WADA YASUAKI

(54) CONNECTOR FOR FPC CABLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a connector for an FPC cable for reducing the electromagnetic noise and the cross talk, and performing suitable impedance matching. SOLUTION: A ground layer 5 of a cable 1 is connected to a ground 52 of a printed circuit board 50 via a metal reinforcement plate 3, a contact shell part 32 and a ground terminal part 31.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

11.03.2003

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-272774 (P2003-272774A)

(43)公開日 平成15年9月26日(2003.9.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)		
H01R	13/658			H01R	13/658		5 E 0 2 1
	12/08				23/68	3 0 1 E	5 E 0 2 3
	12/18				23/66	В	5 E O 7 7
	12/28				9/07	Z	

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 8 頁)

(21)出順番号	特顧2003-65584(P2003-65584)
(62)分割の表示	特顧平11-240401の分割
(22) 出版日	平成11年8月26日(1999.8.26)

(71)出願人 000177690 山一電機株式会社 東京都大田区中馬込3丁目28番7号

(72)発明者 石井 身治 東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一

價機株式会社内 (72)発明者 和田 康明 東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一

電機株式会社内

(74)代理人 100077481 弁理士 谷 義一 (外1名)

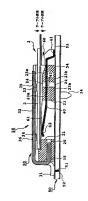
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 FPCケーブル用コネクタ

(57)【要約】

【課題】 FPCケーブル用コネクタにおいて、電磁ノ イズ、クロストークを減少させ、好適なインピーダンス 整合をなし得ること。

【解決手段】 ケーブル1のグランド層5が、金属補強 板3、コンタクトシェル部32およびグランド端子部3 1を介してプリント基板50のグランド52に接続され るもの。



【特許請求の範囲】

【請求項13 誘電体層の一方面側に配されるグランド 層と、前記3電体層の地方面側に配される被数の倡号線 と、これら信号線側に発されケーブル端部の信号線が 露出されたコンタのト部の手前で終端されている複数の グランド線と、前記3部電体層を貫通して各グランド線を 前記グランド層と接続する郵便位層間接接と、前記 ケーブル端部のグランド層の表面に積層される導電性の 補強級とと異えたFPCケーブルをブリント基板に電気 接続するFPCケーブル用・カタマあって、

絶縁性のコネクタハウジングと、

前記プリント基板に固定される端部と、前記FPCケー 力ルの信号線と接触するコンタクト部と、プリント基板 から開陳をもってプリント基板にほぼ沿った方向に前記 端部およびコンタクト部間で延在するよう前記コネクタ ハウジングに支持される延在部とを夫々有する複数の信 号端子と、

前記複数の信号端子の上方を覆うよう前記コネクタハウ ジングに支持されかつ前記ケーブルの専電性の補強板に 接触するコンタケト部を有する平板状のコンタクトシェ ルと、このコンタクトシェルから延在されて前記プリン ト基板のグランドに接続するよう前記コネクタハウジン グを支持されるグランド端子師とを有する専電性のシェ ル体と、

を具え、

前記コンタクトシェルと前記複数の信号端子との間の空間に前記FPCケーブルをその信号線側をブリント基板の方を向けて挿入ることにより、FPCケーブルおよびコネクタの接続を行うようにしたことを特徴とするFPCケーブル用コネクタ。

【請求項 2】 前記各售号端子のプリント基板に固定される端部の線幅に比べ前記延在部の線幅を広くするようにしたことを特徴とする請求項1記載のFPCケーブル用コネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、マイクロストリップライン構造のFPC(flexible printing circui t) ケーブルをプリント基板に接続するためのSMT(s urface mount technology)タイプのFPCケーブル用・ コネクタに関する。

[0002]

【従来の技術】ノートパソコンにおける液晶表示パネル とマザーボードとの接続、マザーボード同士間の接続 さらにはドーターボード同士間の接続のためには、高速 信号伝送およびEMI(electro magnetic interferenc e)問題対策が要求されるので、多芯数同軸ケーブル、マ イクロストリップライン構造を有するFPCケーブルな どが主に使用されている。

【0003】多芯数同軸ケーブルは、そのシールド性か

ら優れたEM 1 特性を有するものの、コネクタへの接続 の際には一本、一本接続しなくてはならないので、芯数 が多い場合には接続に多くの時間がかかり、作業効率が 悪いという問題がある。また、多芯数同軸ケーブルは、 概して価格が高いという問題もある。

【0004】一方、図7および図8はFPCケーブルおよびこのFPCケーブル用のコネクタに関しての従来技術を示すものである。

【0005】図7および図8に示すように、FPCケー ブル100は、中央暦をグランドGとし、その両面に信 号層を形成したマイクロストリップライン構造としてお り、信号線8の両サイドにグランド線Gをアサインする ことで、編託量を低減させている。

【0006】コネクタ150は、FPCケーブル100 の電極パッド101を嵌合させて接続する構成となって おり、FPCケーブル100の両面でコンタクトするた め、コンタクト節もハウジング内に2列配置した構造と なっている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】この図7および図8に 示す従来技術では、信号線8の両サイドにグランド線6 をアサインしているので、クロストークを抵減すること ができるものの、これらグランド線がFPCケーブル1 00のコンタクト部すなわち電極パッド101のところ まで延在しているので、信号線3を露出させた電極パッド節101において信号線3を充満した高速度楽装できな いという問題がある。

[0008] また、この従来技術では、コネクタ150 側において、特にノイズ対策、インビーダンスの整合対 策が行われてはいないので、ノイズ、インビーダンス整 合の面で不十分である。

【0009】この発明は、電磁ノイズ、クロストークを 減少させ、好適なインピーダンス整合をなし得るFPC ケーブル用コネクタを提供することを解決課題とする。

[0010] 【課題を解決するための手段】請求項1の発明では、誘 電体層の一方面側に配されるグランド層と、前記誘電体 層の他方面側に配される複数の信号線と、これら信号線 間に介在されケーブル端部の信号線が露出されたコンタ クト部の手前で終端されている複数のグランド線と、前 記誘電体層を貫通して各グランド線を前記グランド層と 接続する導電性の層間接続材と、前記ケーブル端部のグ ランド層の表面に積層される導電性の補強板とを具えた FPCケーブルをプリント基板に電気接続するFPCケ ーブル用コネクタであって、絶縁性のコネクタハウジン グと、前記プリント基板に固定される端部と、前記FP Cケーブルの信号線と接触するコンタクト部と、プリン ト基板から間隙をもってプリント基板にほぼ沿った方向 に前記端部およびコンタクト部間で延在するよう前記コ ネクタハウジングに支持される延在部とを夫々有する複

数の信号端子と、前記複数の信号端子の上方を覆うよう 前記コネクタハウジングに支持されかつ前記ケーブルの のコンタクトシェルと、このコンタクトを有する平板状 のコンタクトシェルと、このコンタクトシェルから延在 されて前記プリント基板のグランドに接続するよう前記 コネクタハウジングを支持されるグランド端子部とを有 する場電性のシェル体とを呈え、前記コンタクトシェル と前記複数の信号端子との間の空間に前記FPCケーブ ルをその信号緩倒をプリント基板の方を向けて挿入する ことにより、FPCケーブルおよびコネクタの接続を行 うようにしている。

[0011] 請求項2の発明では、請求項1の発明において、前記各信号端子のブリント基板に固定される端部の線幅に比べ前記延在部の線幅を広くするようにしたことを持数としている。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照してこの発 明の実施形態を説明する。

【0013】まず、図1~図3を参照してFPCケーブルについて説明する。

【0014】図1はFPCケーブル1の先端部の構造を 示す斜視図、図2(a)は同ケーブル1の全体を示す平 面図、図2(b)はその側面図である。また、図3

(a) はFPCケーブルの先端(図2の矢印Aで示す部分)の構造を示す平面図、図3(b)はその側面図、図3(c)は図3(a)のX-X断面図、図3(d)は図3(a)のY-Y断面図である。

【0015】図2に示すように、このケーブル1においては、ケーブル1の長手方向に沿つて延在する複数の微幅な個号線とがケーブル1の両端の裏面には、寿電性の金属の補強振るが付着されている。この特強振るは、例えば、銅のブレートの表裏面に全めっきを施すことで形成されている。ケーブル1の完壊筋の表面の信号線2が繋むれている。ケーブル1の完壊筋の表面の信号線2が繋むされているコンタクト部(カバーレイ閉口部)4とは続振るが付着されている表面の一部とを除いたケーブル1の表裏表面には、於硬化性型レジスト、ボリイミドフィルムなどを材料としたカバーコート材(図示せず)が被覆されている。

【0016】つぎに、図1および図2を用いてケーブル 1の積層構造およびその先端部の平面的配置について説 明する。

【0017】ケーブル1は、マイクロストリップライン 構造をとっており、基本的には、裏面全面に配置された ブレート状のグランド層5と、表面に位置する複数の信 号線2および複数の表面グランド線6と、それら間に介 在する誘電体層7とで構成されている。その表表面に は、前述したように、カバーコート材(図示せず)が被 覆されている。ケーブル1の裏面の両端郎には、気間 強級3が環電性の接着利8 (図1)等によってグランド 層5に直接接着されている。グランド層5、表面グラン ド線6および信号線2は例えば頻塔で形成されている。 信号線2のコンタクト部2 a (カバーレイ阴口部4 (図 2参照))では、その表面にAuフラッシュめっきが施 されている。誘電体層7は、例えば恣晶ポリマーで構成 されている。

【0018】ケーブル10表面側に配設された複数の信 号線2は、その両境のコンタクト節2aの幅より、それ 以外の中央部分2bの幅を狭、形成している。そして、 これら幅狭とした信号線中央部分2bの各間に表面グラ ンド線6を配置している。すなわち、表面グランド線6 は信号線2の中央部分2bの間のみに存在し、幅広のコ ンタクト部2aの手前で終策している。

[0019] 例えば、信号線2の先端のコンタクト部2 aの幅は0.28 μ mとし、中央の幅鉄部分2 μ 00 0.11 μ mとし、表面グランド線6の幅は0.28 μ mとしている。

【0020】各表面グランド線6の先端は、導電性材料で構成された円盤形状のパンプ9によって悪面のグランド層5と接続され、両者は電気的に導通している。プ9は、スルーホールと同様、層間接続材として機能するもので、例えば、Ag系の導電性樹脂で形成されている。なお、このような、導電性のパンプ9によって、誘電体層7を挟んだ表面導体層と裏面導体層と接続する手法は、従来一般的に行われているスルーホールを用いた手法における、穴あけ工程。めつき利離工程などを省略でき、製造工程を簡単化できる利点を有している。

【0021】このバンゴによる手法では、バンブ9が突 出された裏面導体層と表面導体層とを誘電体層を挟んで 熱圧着することにより、バンブ9で誘電体層を養適させ て裏面導体層と表面導体層とをバンブ9で接続し、この 後、レジスト空布、エッチング、レジスト刺繍工程を経 で所要の裏面導体層パターンまたは表面導体層パターン を形成する。

【0022】さらに、ケーブル1の表面の最先端節に も、信号線2aの保護のために、網路材料から成る表面 グランド部10が形成されており、この表面グランド部 10も複数の滞電性のパンプ11によって悪面グランド 隔5と接続されている。これらパンブ11は、ケーブル 10幅万戸に関し、信号線2a間の中央位置に位置させ ており、これにより信号線の間を確実にグランドに落と すようにしている。

【0023】このケーブル構造によれば、信号機を間に 介在される各グランド線6をケーブル場節の信号線が露 出されたコンタクト節2。の手前で終端させるようにし ているので、ケーブル端部のコンタクト部での信号線密 度を従来に比べ格段に向上させることができる。また、 信号線2をグランド線6で挟み、これらグランド線6を パンプ8をかして裏面のグランド層5と接続するように しているので、クロストーク、電磁ノイズを削減することができる。

【0024】また、ケーブル端部のグランド層 5の表面 に導電性の補強板3を積層するようにしているので、 一ブル端部の相強をなし得、かつ後述するコネクタとの 接続においてこの導電性補強値3を介してグランド接続 をすることができ、大きな接触面積でグランドと接続で きることかで、電磁軸音の数少に寄与する。

【0025】また、各信号報2をケーブルの域縁から開係をおいて終端させ、ケーブルの前記端線にケーブルの 幅方向にわたって延在するグランド部10を配し、この グランド部10をパンプ11を介して悪菌のグランド層 5と接続するようにしているので、信号報2を保護でき 6と共に信号報2が露出しているコンタクト部2aの 号線の間を確実にグランドに落とすことができる。

【0026)つぎに、図4〜図6を参照して、上述したケーブル1を接続するコネクタ20の構成およびコネクタ20とケーブル1との連続時様について説明する。
【0027] 図4はコネクタ20の外親的構成を示すものであり、(a)は平面図。(b)は側面図。(c)は 後面図である。図5はコネクタ20の一部の時構造を示す一部破断平面図である。図6はコネクタ20とケーブル1との連続状態を示す、例えば図4(a)のB-B 断面図である。

【0028】これらの図において、コネクタ20は、樹脂などの晩齢材料で一体成形されるコネクタハウジング 21と、グランド端子部31およびコンタクトシェル部 32を有する一体成形の金属で構成されたシェル30 と、並設された複数本の信号端子40とを有して構成されている。

【0029】ケーブル1は、図4(a)に示すように、 コネクタ20における信号端子40が露出している前部 側から挿入され、図6に示すように、コネクタ20内に 係合される。

【0030】コネクタハウジング21にはその両側部に 2つずつのスリット22が形成され、これらのスリット 22に、シェル30のコンタクトシェル部32の両側部 から下方に2本ずつ延在している接合部33が係合され る。4つの接合部33のうちの2つの接合部33には、 プリント基板50のスルーホールを貫通するディップ端 子34がさらに下方に延在している。このディップ端子 34はプリント基板50のグランド52に接続される。 【0031】コネクタハウジング21の後部側中央に も、スリット25(図4(c),図6)が形成され、こ のスリット25にコンタクトシェル部32の後部から下 方に延在している略 L 字状の接合部 3 5 が係合される。 【0032】コネクタハウジング21は、複数の信号端 子40を上下で挟持して固定する上下一対の信号端子支 持部23a, 23bを有している。これら信号端子支持 部23a、23bの信号端子40が位置する各箇所に

は、開口24が夫々形成されている。高密度で配設され た各信号線に対応して開口24を夫々形成できるよう、 隣接する開口24の位置をずらしている。これらの開口 24は、コネクタハウジング21の信号端子支持部23 a. 23bの成形時、信号端子40の延在部43を保持 するためのスライドピンが入るために設けられている。 【0033】シェル30のコンタクトシェル部32は、 コネクタ20の上面ハウジングとしても機能するもの で、その下面側には、図6に示すように、ケーブル1の ガイド体またはケーブル1の金属補強板3とのコンタク トとして機能する凸部33と、ケーブル1の金属補強板 3とのコンタクトとして機能する複数の凸部34とが形 成されている。コンタクトシェル部32の凸部33に対 応する上面側は凹部35になっており、またコンタクト シェル部32の凸部34に対応する上面側は凹部36に なっている。

[0034] 凸部33は、図4または図6に示す凹部3 5から料るように、信号端子40の配列方向にそって連 続的に形成されている。一方、凸部34は、図4または 図5に示す凹部36から判るように、小径の突起であ り、信号端子40の配列方向にそって分散配置されてい る。

[0035] コネクタシェル30のグランド端子部31は、プリント基板50に衛星させるための脚体としても 機能し、ノイズ対策のためこその表面積をできるだけ大きくしている。グランド端子部31はプリント基板50 に半田付けされ、図6に示すように、プリント基板50 のスルーホール51を介してプリント基板50の裏面グランド52に接続されている。

【0036】名信号編チ40は、図6に示すように、ブ リント基板50のコンタクトパッドに半田付け固定され る端部41、FPCケーブル10信号線2 a と接触する コンタクト部42、プリント基板50の面にほぼ沿った 方向に延在するようコネクタハウジング200信号端子 支持部23。23bで支持される延在部43を有して いる。延在部43から先端側は、略へ字状を呈してお り、弾性を利用して、消入されたケーブル1の信号線の コンタクト部2aと接触する

【0037】各信号端子40は、図5に示すように、端 部41の機幅に比べ延在部43およびコンタクト部42 の線幅を広くするようにしている。すなわち、ケーブル のコンタクト部2 aは、信号線間にグランド線6が存在 していないので、グランド線6が存在している部分に比 信号線40のこれら延在部43およびコンタクト部42の 幅を広くすることで、静電容量を補い、これによって、 信号線のコネクタ入口から出口までの特性インビーダン なをようにしている。 なるようにしている。

【0038】また、このコネクタ構造においては、信号

端子40の延在部43とプリント基板50の表面グランド54との距離を調整することによっても、50オームの特性インピーダンスのための静電容量調整を行うようにしている。

【0039】このコネクタ20によれば、図6に示すよ うに、シェル30のコンタクトシェル32とコネクタハ ウジング21の信号端子支持部23a, 23bとの間に 形成された関口60を介してFPCケーブル1を挿入す る。FPCケーブル1が挿入されると、信号端子40お よびコンタクトシェル32との間の空間61でケーブル 1の先端部がコネクタ20と係合される。FPCケーブ ル1およびコネクタ20が係合されると、ケーブル1の 表面の金属補強板3がコンタクトシェル32の複数の凸 状コンタクト34と接触するとともに、ケーブル1の表 面の信号線コンタクト部2aが信号端子40のコンタク ト部42に接触する。この結果、ケーブル1の表面の信 号線2は信号端子40を介してプリント配線基板50の コンタクトパッド53に接続される。一方、ケーブル1 の裏面のグランド層5を金属補強板3、コンタクトシェ ル部32およびグランド端子部31を介してプリント基 板50のグランド52に接続される。

【0040】このようにこのコネクタ構造によれば、コネクタ20に、信号端子40の上方を置うよう金属シェル30を配し、ケーブル1のグランド層うを、堺電性補強核3、コンタクトシェル32、グランド場子前31を介してプリント基板50のグランド52に落とすようにしたので、大きな接続面積でプリント基板50のグランド52と接続できるようになり、これにより電磁鍵音、クロストークを減少させることが可能になる。

【0041】なお、この発明のケーブルおよびコネクタは、パーソナルコンピュータ、ブリンタ、ディスプレイ、FDD、HDD、メモリカードなどの周辺線8、携帯電話、自動車用ナピゲーション機器、ピデオカメラ、CDプレーヤなどの機器に使用される配線板、半導体のパッケージ用基板、MCM用基板、その他自動車用、衛星用機器などの分野に適用可能である。

[0042]

【発明の効果】請求項1の発明では、コネクタに、信号 端子の上方を覆うようコンタクトシェルを配し、ケーブ ルのグランド層を、導電性納強板、コンタクトシェル、 グランド端子部を介してブリント基板のグランドに落と すようにしたので、大きな接続面積でグランドと接続で きるようになり、電磁機管の減少に寄与する。

【0043】請求項2の発明では、各信号端子のプリント基板に固定される端部の線幅に比べ前記延在部の線幅 を広くするようにしたので、信号線間にグランド線が存 在していないことによるFPCケーブルのコンタクト部 における静電容量の框下を前記距在部の線線を拡大・ケー ことで補い、これによりコネクタ内においてもケーブル と同じ特性インピーダンスをもつようになり、良好なイ ンピーダンス整合のコネクト構造を提供することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に用いられるFPCケーブルの実施形態の端部の構造を示す斜視図である。

【図2】この発明に用いられるFPCケーブルの実施形態の全体を示す平面図である。

【図3】この発明に用いられるFPCケーブルの実施形態の一部を示す図である。

【図4】この発明に係るFPCケーブル用コネクタの実 施形態を示す三面図である。

【図5】この発明に係るFPCケーブル用コネクタの実 施形態を示す一部破断平面図である。

【図6】この発明に係るFPCケーブル用コネクタの実 施形態を示す一部破断平面図である。

【図7】従来技術を示す斜視図である。 【図8】従来技術のFPCケーブルを示す断面図であ

る。

【符号の説明】 1 FPCケーブル

2 信号線

3 補強板4 カバーレイ開口部

5 グランド層

6 表面グランド線

7 誘電体層 8 接着剤

9 バンブ

10 表面グランド部

11 バンブ 20 コネクタ

21 コネクタハウジング

22 スリット 30 シェル

3.1 グランド端子部

32 コンタクトシェル

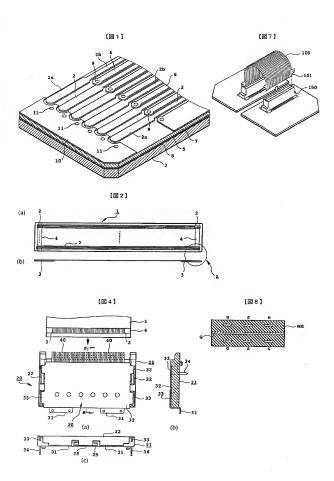
40 信号端子

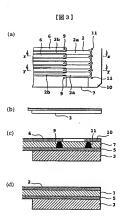
4 1 端部

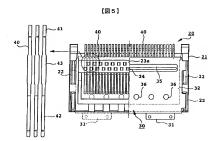
42 コンタクト部 43 延在部

50 プリント基板

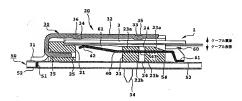
52 グランド











フロントページの続き

Fターム(参考) 5E021 FB08 FB11 FC20 FC23 LA09

LA15 5E023 AA16 BB04 BB08 BB09 BB23

CC23 DD22 EE21 HH12 HH15

5E077 BB07 BB09 BB32 CC23 DD14 FF24 HH07 JJ16 JJ17 JJ30